

华硕Tinker Board 3 开发板 采用瑞芯微 RK3568 四核 ARM 处理器

华硕最新推出了一款名为 Tinker Board 3 的开发板。该开发板采用了瑞芯微 RK3568 四核 ARM 处理器，具有卓越的处理性能和极高的效率。

3月14日消息，华硕 IoT 物联网部门在德国的 Embedded World 2023（国际嵌入式展）上发布了新款 Tinker Board 3 开发板。

华硕 Tinker Board 3 搭载了瑞芯微 RK3568 四核 ARM Cortex-A55 处理器，可选 2GB、4GB 或 8GB 双通道 LPDDR4X 内存，配有 microSD 读卡器，可选支持高达 64GB 的 eMMC 存储。



该板的尺寸达到了为 100 x 100 毫米，比树莓派要大不少，配有两个 PCIe 接口、一个 SIM 卡插槽，HDMI、LVDS 和 eDP 显示接口，以及多个输入输出接口：

1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C

2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A

2 x USB 2.0

1 x 3.5mm 音频口

2 x RJ45 网口

华硕 Tinker Board 3 还支持以太网供电（PoE），可以用于一些需要 24 小时运行的物联网设备。华硕计划提供由嵌入式 Tinker Board 3

支持的“开放式框架平板电脑”，包括可用于信息亭、数字标牌或其他 10.1 英寸和 15.6 英寸显示屏。

本文链接：<https://dqcm.net/zixun/167878966212145.html>